

行事報告

接合科学共同利用・共同研究拠点先導的重点課題 「特異な構造を内包したマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する研究」 第1回勉強会

巽 裕章

接合プロセス研究部門 微細接合学分野 講師

2023年3月6日(月)に、接合科学共同利用・ 共同研究拠点先導的重点課題「特異な構造を内包 したマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する 研究」第 1 回勉強会を当研究所で開催しました。 本勉強会では、マイクロ接合部を構成する微細構 造に焦点を当て、東京農工大学、群馬大学などの 若手研究者らによる計 5 件の講演を行いました。 車両の電動化の推進や、高速大容量通信の普及、 パワエレ機器の需要拡大などの社会的な要求を受 けて、近年その重要性が増す半導体デバイス向け のマイクロ接合技術について、材料・プロセス・ 評価・シミュレーションの各方面における最新の 研究開発事例を共有しました。本勉強会を通じて、 マイクロ接合部を構成する微細構造の理解と制御 に立脚した、高機能で高信頼な接合部の実現に向 けての議論が深まり、今後一層の盛り上がりが期 待されました。



会場の様子



講演者一同